

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-022

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	上证电子
时间	2024年7月22日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司海外客户的拓展情况？ 答：公司持续扩大业务覆盖面，已成功将经营触角延伸至日韩等海外客户。</p> <p>2. 问：射频前端芯片产品主要有哪些？主要客户有哪些？ 答：目前公司射频前端芯片产品主要包括射频开关、滤波器、功率放大器（PA）、低噪放（LNA）、双工器等。主要客户有昂瑞微、唯捷创芯、锐石创芯等优质客户。</p> <p>3. 问：合肥厂的定位和产能规划是什么？ 答：合肥厂将以显示驱动芯片封测为主，负责12吋晶圆的封装测试，首阶段产能规划为BP与CP各约1万片/月产能，COF约3,000万颗/月产能，COG约3,000万颗/月产能。</p> <p>4. 问：公司的OLED营收中，台系客户占比是多少？ 答：2024年第一季度，台系客户的OLED营收占比约为四成。</p> <p>5. 问：公司测试机交期是多久？ 答：目前来看，测试机交期大概需要4-6个月。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月23日